

2022年7月28日

## 上越信用金庫

### 三菱地所株式会社が発行する 「サステナビリティ・リンク・ボンド」への投資について

上越信用金庫（理事長 大堀 芳和）は、このたび、三菱地所株式会社が発行するサステナビリティ・リンク・ボンド<sup>※1</sup>に投資したことをお知らせします。

上越信用金庫は、今後もさまざまな取り組みを通じて、SDGsの達成に貢献できるよう努めてまいります。

（１）発行体	三菱地所株式会社
（２）年 限	１０年
（３）発行額 <sup>※2</sup>	２００億円
（４）発行日	２０２２年７月２２日

<sup>※1</sup> サステナビリティ・リンク・ボンドとは、企業が事前に設定したサステナビリティ目標の達成状況に応じて財務的・構造的に変化する可能性のある債券です。

<sup>※2</sup> (3)は発行された債券の総額であり、当金庫の投資額を示すものではありません。

以上